

# 삼성전기 2019년 3분기 실적

2019. 10. 24



본 자료는 2019년 3분기 실적에 대한 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 것으로, 본 자료의 내용 중 일부는 외부감사인의 최종 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

한편 본 자료는 일부 미래에 대한 예측 정보를 포함하고 있습니다.

이러한 예측 정보는 실제 결과와 향후 차이가 발생할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 목차

- I. 2019년 3분기 실적
- II. 사업부별 실적 및 전망
- III. 별첨 (재무제표)



## 주요 실적

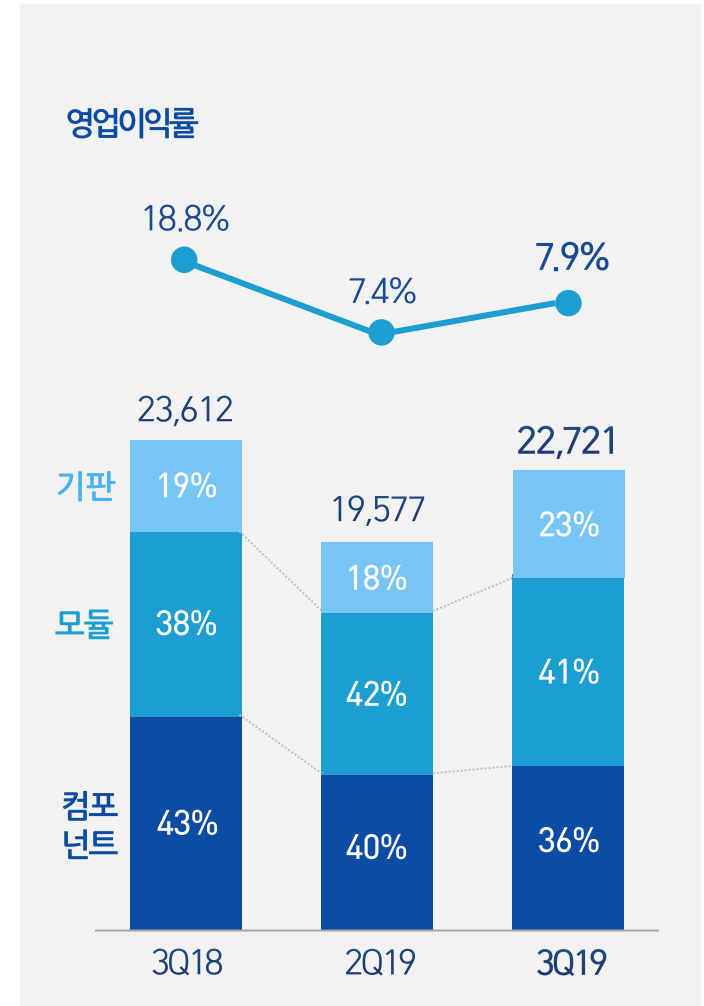
(단위: 억원)

	3Q19	2Q19	QoQ	3Q18	YoY
<b>매출액</b>	22,721	19,577	16% ↑	23,612	4% ↓
<b>컴포넌트</b>	8,201	7,867	4% ↑	10,268	20% ↓
<b>모듈</b>	9,410	8,243	14% ↑	8,968	5% ↑
<b>기판</b>	5,110	3,468	47% ↑	4,376	17% ↑
<b>영업이익 (%)</b>	1,802 (7.9%)	1,452 (7.4%)	24% ↑	4,445 (18.8%)	59% ↓
<b>세전이익 (%)</b>	1,623 (7.1%)	1,192 (6.1%)	36% ↑	4,082 (17.3%)	60% ↓
<b>당기순이익 (%)</b>	1,035 (4.6%)	3,036 (15.5%)	66% ↓	2,377 (10.1%)	56% ↓

※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 순이익

## 매출액 및 영업이익률

(단위: 억원)



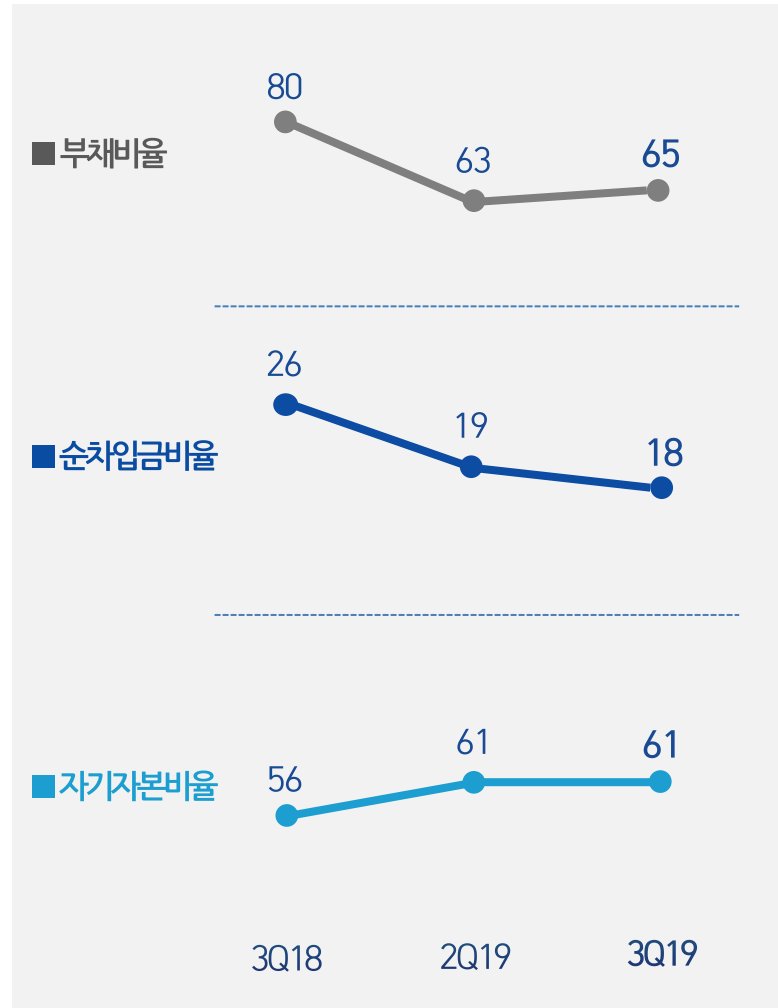
## 재무상태표

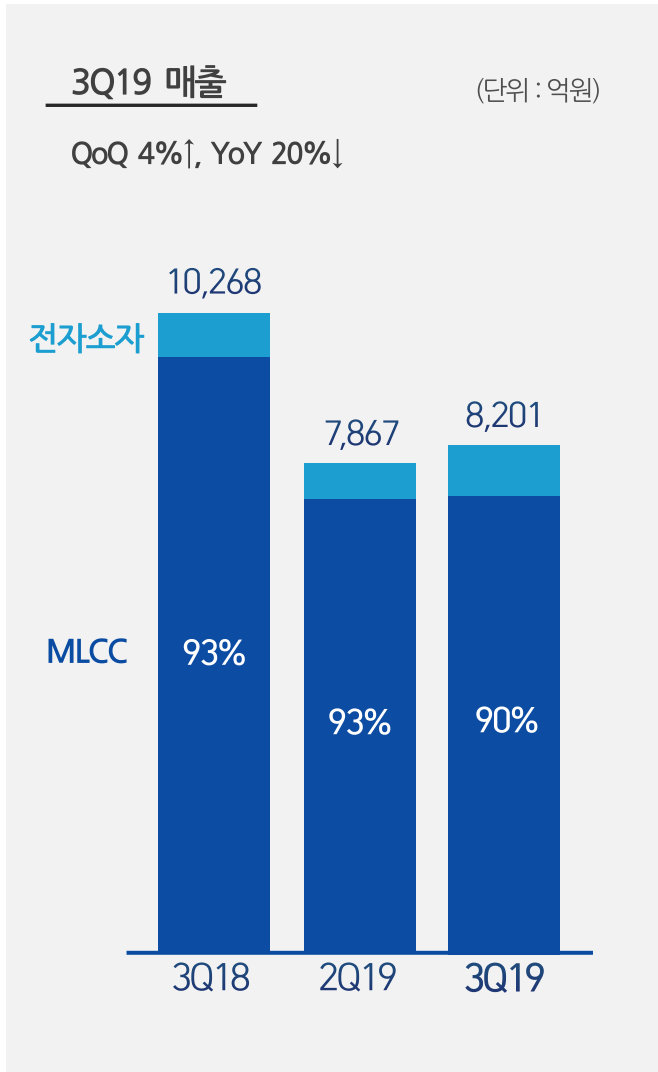
(단위 : 억원)

	3Q19	2Q19	QoQ	3Q18
<b>자 산 총 계</b>	90,834	87,764	3% ↑	86,132
현금성자산	12,927	11,661	11% ↑	12,686
매출채권	12,029	11,651	3% ↑	11,634
재고자산	11,869	12,274	3% ↓	9,968
투자자산	2,163	2,187	1% ↓	2,161
유형자산	45,919	44,485	3% ↑	44,060
기타자산	5,927	5,506	8% ↑	5,623
<b>부 채 총 계</b>	35,704	33,915	5% ↑	38,321
총차입금	22,999	21,625	6% ↑	25,161
<b>자 본 총 계</b>	55,130	53,849	2% ↑	47,811
자본금	3,880	3,880	-	3,880
순차입금	10,072	9,964	1% ↑	12,475

## 주요 지표

(단위 : %)





## '19년 3분기 실적

- IT용 MLCC 및 전자소자 공급 확대로 사업부 매출 증가
  - Seasonality로 인한 수요 개선 및 신기종 제품 확판
  - 모바일용 High-end 및 PC/TV용 MLCC 공급 증가

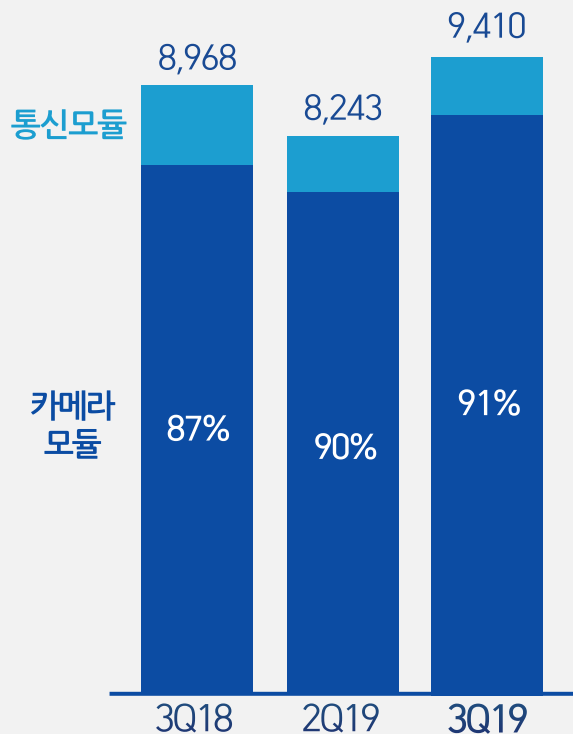
## 시장 전망 및 추진 전략

- 주요 IT Application용 수요 증가 및 재고 감소 지속 전망
  - High-end 중심 수요 증가 적극 대응
- 5G 보급 확대로 IT/산업 시장 수요 증가 및 ADAS, 자율주행, xEV 등 전장 시장 성장 전망
  - 5G 스마트폰, 네트워크 시장 및 서버용 대응 확대
  - 전장 Tier-1 및 국내 거래선 중심 고신뢰성 라인업 확보 지속

## 3Q19 매출

(단위 : 억원)

QoQ 14%↑, YoY 5%↑



## '19년 3분기 실적

- 전략 거래선향 카메라모듈 공급 확대로 매출 성장
  - 트리플, 쿼드 등 고사양 제품 확대
- 중화 거래선향 카메라모듈 신제품 공급 개시
  - 48백만화소 이상의 고화소 멀티카메라 양산 시작

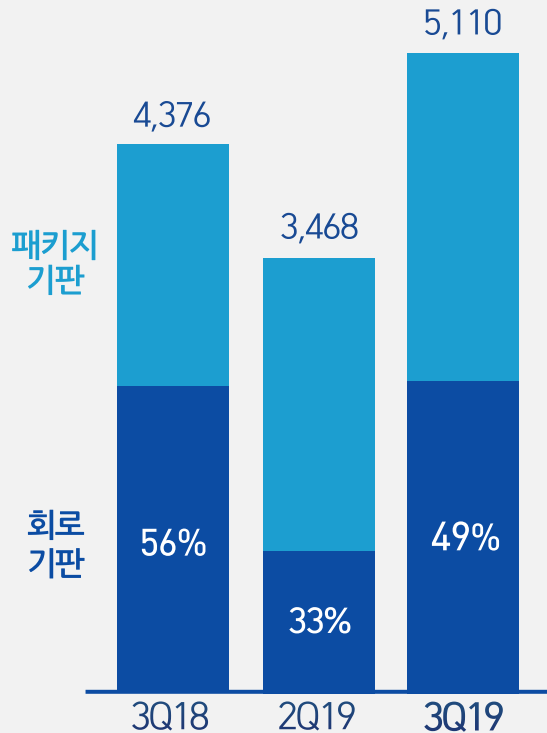
## 시장 전망 및 추진 전략

- 카메라모듈 고화소, 고배율줌 채용 확대 지속
  - 핵심부품 기술 차별화를 통한 고객/시장 선도
- 5G 통신모듈 시장 점진적 확대 전망
  - 고성능 안테나 기술 확보 및 시장 조기 선점

## 3Q19 매출

(단위 : 억원)

QoQ 47%↑, YoY 17%↑



## '19년 3분기 실적

- 패키지 기판 : PC CPU용 및 모바일 메모리용 매출 증가
  - 10nm CPU용 박판 FCBGA 및 MDRAM용 BGA 공급 확대
- 회로 기판 : 디스플레이용 RFPCB 매출 성장
  - 해외거래선 신제품 공급 확대 및 중화거래선향 신규 양산

## 시장 전망 및 추진 전략

- 모바일 AP용 수요 지속 및 5G향 수요 점진적 확대
  - AP용 FCCSP 공급 우위 지속
  - 5G 안테나용 SiP 기판 시장 지배력 강화
- 서버/네트워크/전장용 등 FCBGA 기판 Tight한 수급 지속
  - CPU용 초박판 기판 및 전장/GPU용 기판 공급 확대



# 별첨. 손익계산서

(단위 : 억원)	3Q19	2Q19	QoQ	3Q18	YoY
매 출 액	22,721	19,577	16% ↑	23,612	4% ↓
매 출 원 가	17,380	14,656	19% ↑	15,630	11% ↑
매출총이익 (%)	5,341 (23.5%)	4,921 (25.1%)	9% ↑ (1.6%p ↓)	7,982 (33.8%)	33% ↓ (10.3%p ↓)
판 관 비	3,539	3,469	2% ↑	3,537	0.1% ↑
영 업 이 익 (%)	1,802 (7.9%)	1,452 (7.4%)	24% ↑ (0.5%p ↑)	4,445 (18.8%)	59% ↓ (10.9%p ↓)
영업외손익	-179	-260	31% ↓	-363	51% ↓
세 전 이 익 (%)	1,623 (7.1%)	1,192 (6.1%)	36% ↑ (1.0%p ↑)	4,082 (17.3%)	60% ↓ (10.2%p ↓)
법인세비용	529	637	17% ↓	1,225	57% ↓
당기순이익 (%)	1,035 (4.6%)	3,036 (15.5%)	66% ↓ (10.9%p ↓)	2,377 (10.1%)	56% ↓ (5.5%p ↓)

※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 순이익

# 별첨. 재무상태표

(단위 : 억원)	3Q19	2Q19	QoQ	3Q18	YoY
<b>자 산 총 계</b>	90,834	87,764	3% ↑	86,132	5% ↑
<b>유 동 자 산</b>	39,476	38,376	3% ↑	36,706	8% ↑
현금성자산	12,927	11,661	11% ↑	12,686	2% ↑
매출채권	12,029	11,651	3% ↑	11,634	3% ↑
재고자산	11,869	12,274	3% ↓	9,968	19% ↑
기타유동자산	2,651	2,790	5% ↓	2,418	10% ↑
<b>비유동자산</b>	51,358	49,388	4% ↑	49,426	4% ↑
투자자산	2,163	2,187	1% ↓	2,161	0.1% ↑
유형자산	45,919	44,485	3% ↑	44,060	4% ↑
무형자산	740	775	5% ↓	1,681	56% ↓
기타비유동자산	2,536	1,941	31% ↑	1,524	66% ↑
<b>부 채 총 계</b>	35,704	33,915	5% ↑	38,321	7% ↓
<b>유 동 부 채</b>	22,053	22,057	0.02% ↓	27,627	20% ↓
<b>비유동부채</b>	13,651	11,858	15% ↑	10,694	28% ↑
<b>자 본 총 계</b>	55,130	53,849	2% ↑	47,811	15% ↑
<b>자 본 금</b>	3,880	3,880	-	3,880	-

# 별첨. 현금흐름표

(단위 : 억원)	3Q19	2Q19	3Q18
기초 현금	9,660	11,437	5,332
영업활동 현금흐름	4,019	152	5,658
순이익	1,094	3,067	2,462
감가상각비	2,027	2,119	1,886
투자활동 현금흐름	-1,673	3,681	3,127
유형자산 증감	-3,684	-2,241	-2,937
재무활동 현금흐름	-33	-5,435	-483
차입금 증감	345	-4,358	-216
외화표시 현금의 환율변동 효과	954	-175	-948
현금 증감	3,267	-1,777	7,354
기말 현금	12,927	9,660	12,686